#### SUPERHIGH-VACUUM CHAMBER

Publication number: JP61291965 (A) Publication date: 1986-12-22 Inventor(s): ONO YOSHINOBU # Applicant(s): FUJITSU LTD +

Classification:

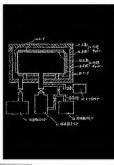
- international: C23C14/22; C23C14/24; H01L21/203; H01L21/302; H01L21/3065; H01L21/31; C23C14/22; C23C14/24; H01L21/02; (IPC1-7): C23C14/22; H01L21/203; H01L21/302; H01L21/31

- European:

Application number: JP19850133499 19850618 Priority number(s): JP19850133499 19850618

#### Abstract of JP 61291965 (A)

PURPOSE: To reduce heat loss and to lower the necessary mechanical strength of an internal chamber by putting the internal chamber provided with heaters on the outside in an external chamber to form a double structure. CONSTITUTION:This superhigh-vacuum chamber has a double structure consisting of an external chamber 5 and an internal chamber 8 put in the chamber 5. Exhaust systems such as a rotary oil pump 11 and a diffusion oil pump 13 are connected to the external and internal chambers 5, 8, respectively. The internal chamber 8 is provided with heaters 15 on the outside.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-291965

科発明の名称 超高真空チャンバー

②特 願 昭60-133499

②出 顧 昭60(1985)6月18日

砂発 明 者 小 野 義 暢 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社 川崎市中原区上小田中1015番地

②代 理 人 弁理士 松岡 宏四郎

#### 明細書

# 1. 発明の名称

紹高真空チャンパー

#### 2. 特許請求の範囲

外部チャンバー(5)と該外部チャンバーに収容された内部チャンバー(8)の二重槽よりなり、

該外部チャンバーと内部チャンバーにはそれぞ れ堆気装置が接続され、

前記内部チャンバーの外面に加熱装置 03 を備え たことを特徴とする超高真空チャンバー。

## 3. 発明の詳細な説明

# [概要]

半導体の製造プロセスにおいては、真空装置の 内部にウェハーをおいて処理する工程が多く合ま れるが、真空テャンパー内の真空度は10-\*Tor 以下の真空度の維持は困難である。未発明では真 でチャンパーで工業できるとにより10\*\*Torr 以下の真空度を得るチャンパーを実現した。

#### (産業上の利用分野)

本発明は、超高真空の維持と、吸着ガス除去の 前処理工程の容易なる超高真空チャンバーに関する。

半導体装置の製造には、メタル工程と呼ばれる A & 配線形成の真空蒸着工程、電子ピームを用い た霧光工程、あるいはスパッタリング工程等の多 くの工程において真空チャンパーが使用される。

これらの真空チャンパー内の真空度は、従来の 装置では10・Torr 程度で使用されることが多かった。

然し、半導体装置の集積度の上昇に伴ってその 非智りと情頻度を確保するためには、上記の工程 で使用される真空キャンパー内の選空度を更に一 段と向上させ、不純物の影響を選びる必要のある とか判明している。このため真空チャンパーに 対しても改美が要望されている。

# (従来の技術)

従来の真空チャンバーの一般的なる構造は第2

図に示す。幅、奥行がそれぞれ60~70cm、高さ50 ~60cm程度の寸法の真空チャンバー1は鉄、ステ ンレス、アルミニウム等の厚い材料で製作される。

上蓋2は取り外し可能で、使用時にはメタルバ ッキング4により本体3に締着される。本体3の 下部には抽回転ポンプ、油拡散ポンプ、クライオ ポンプ等の排気系が接続されている。

第2図では半導体の加工プロセスに必要とする チャンバー内に取り付けられる治具、部品等は省 略してある。

真空チャンバーは、使用時その全面にわたり大 気圧を受けるので、厚い金属材料により製作され たおり、使用時にチャンバーのサイスが は出される。そのため使用に当たっては前以てチ ナンバーの予値排気を必要とする。

予備排気はチャンパーの外壁、または内壁にヒータ15を巻きつけて加熱する方法、あるいは赤外線ランプをチャンパーの外壁、たは内壁に照射する方法等によって行われるが、チャンパーを、例えば200 でで数10時間加熱するにしても、これ

は相当厄企なる作業となっている。

# (発明が解決しようとする問題点)

上記に述べた、従来の構造の真空チャンパーを 使用する場合には、その真空度を上げるためのチャンパーの予備排気作業が大掛かりとなる問題が ある。

即ち、この予備排気ではチャンバーの然容量が 大きいため、これを加熱する電力も大電力を必要 とし、周囲にも多大な影響を与えることになる。

従って、この予備排気が充分に行われずに、真 空チャンパーを使用することになると、充分なる 吸着ガスの排除が行われず、プロセス途中で不純 物が半専体に付着するという問題が避けられない。

#### (問題点を解決するための手段)

上紀間題点は、真空チャンバーの構造として、 外部チャンバーと該外部チャンバーに収容された 内部チャンバーの二重槽を構成し、外部チャンバー と内部チャンバーにはそれぞれ排気装置が終済

# され、前記内部チャンバーの外面にはヒータを巻

され、削配内部チャンパーの外面にはヒータを巻きつけた加熱装置を備えたことよりなる本発明の 超高真空チャンパーの構造によって解決される。

#### (作用)

二重構真空チャンパー構造とすることにより、 予備排気時には内部チャンパーの外側も真空とな えため、ヒータによる加熱時、対流による熱損失 が殆ど助止出来る。また熱輻射も外部チャンパー より割されるのでヒータの加熱電力は著しく低 下する。

また、別の作用として内部チャンバーは、大気 圧に耐え得る機械的な強度を必要としないので、 充分薄い肉厚の金属材料を使用することが可能と なる。

#### (実施例)

本発明による一実施例を図面により詳細説明す

第1回は本発明の超高真空チャンバーの構造断

面図を示す。真空チャンパーは二重情構造よりな り、外部チャンパー5 は本体6と上蓋7、内部チャンパー8 も同じく本体9、上蓋10により構成されている。

それぞれのチャンパーに真空ポンプ系が接続されるが、外部チャンパー用のポンプは高い真空度 を必要としないので、到達真空度10<sup>-1</sup> Torr 程度 作類速度の大きい油回転ポンプ11のみで充分で ある。

内部チャンバーに接続される排気系は、10 \*\*以 上の到達真空度を得る必要があるので、通常の油 回転ポンプ12、抽拡散ポンプ13の他にイオンポン プ、あるいはサブリメーションポンプ、クライオ ポンプ等の高真空度を得るドライポンプ14を接続 する。

内部チャンバーの外面には加熱用のヒータ15が 取りつけられていて予備排気時これにより内部チャンバーを加熱する。

この超高真空チャンバーでは、内部チャンバー と外部チャンバーとの間の空間は低真空ではある

# 特開昭61-291965(3)

が真空に保持されているので、ヒータによる加熱 では対流による熱損失は殆どなく、また輻射熱も 外部チャンバーの内面より反射されるのでヒータ の加熱電力は著しく低減される。

また、内部チャンパーは、使用時にはその内部、 外部とも真空に維持されるので大気圧に対する機 械的な強度を必要としない。従って1 ■■程度の薄 い肉厚の材料を使用することが可能となる。

このため内部チャンバーの熱容量が小さくなり 加熱時間を短くすると共に、内部チャンバーに吸 確されるガスを少なくするのにも寄与している。

#### 「発明の効果)

以上に説明せるごとく、本発明の超高真空チャ ンバーを用いることにより、真空チャンバーの予 備排気が容易となり、またそのための加熱電力も 小電力で済む。この装置を用いた高真空のプロセ スにより不純物の付着が署しく軽減出来る。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかわる超高真空チャンバー の構造撕面図、

第2図は従来の構造の真空チャンバーの構造断

を示す。

# 図面において、

1は真空チャンバー、 2,7,10は上蓋、

3,6,9 は本体、

4 はメタルパッキング、

5 は外部チャンバー、

8 は内部チャンバー、

11,12は油回転ポンプ、

13は油拡散ボンプ.

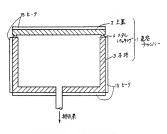
14はドライボンプ、 15はヒータ、

をそれぞれ示す。

は ドライボシブ 12 海回転 ネップ 11 油回敷 \*\*ソフ\* 13 油拡散をシブ

木発明にかのわる超高基容テャンパー構造新面図

悠 1 図



併来の描述の庭空チャンハー構造断面図 数 2 図